

申込み先：軟包装衛生協議会事務局 行き（FAX 03-3548-2939）

軟衛協・技術セミナー（関西地区）開催のお知らせ!!

軟包装衛生協議会では、主に会員向けに、衛生管理、品質管理、技術開発などの内容を盛り込んだ「軟衛協・技術セミナー」を大阪で開催いたします。

このセミナーは、どなたでも参加いただけます。

■日 時：2009年3月17日（火）13:00～17:00（予定）

■会 場：チサンホテル新大阪（JR新大阪駅より徒歩6～7分）
大阪市淀川区西中島6-2-19 電話06-6302-5571

■内 容：

・「菓子包装におけるユニバーサルデザイン化事例」

講師：株式会社ロッテ 中央研究所包装研究室 主査 田中 定典 氏

・「軟包装材料製造工場における塵埃管理について」

講師：株式会社テクノ菱和 技術開発研究所 課長 工学博士 田村 一 氏

・「ラミネートフィルムのリサイクルシステムについて」

講師：株式会社ファー・イースト・ネットワーク 代表取締役 村井 健児 氏

・「欧米における衛生法規の最新動向について」

講師：大日本印刷株式会社 包装事業部環境室 シニアエキスパート 藤井 均 氏

・参加費：3,000円／1名（当日会場にて）

・募集人数：約70名（FAX、メールにてお申込み下さい。先着順にて受け付けます）

・事務局電話：03-3548-4111

・事務局FAX：03-3548-2939

・E-Mail：jimukyoku@naneikyo.com

軟衛協・技術セミナー申込書（FAX用）

No.

会 社 名			
所 在 地	(〒)		
電 話	()	F A X	()
参加希望者	(氏名) (所属・役職)		